

## Nespájkovacia maska

Štandardne sa na DPS nanáša zelená nespájkovacia fotomaska clonou, iné farby - podľa požiadaviek zákazníka, čierna, červená, biela a modrá, sa nanášajú sieťotlačou. Pri materiáloch s hrúbkou plátovanej medi 105  $\mu\text{m}$  a viac sa maska nanáša 2x. Minimálna hrúbka nespájkovacej masky na hranách vodičov je 10  $\mu\text{m}$ . Posun masky voči vodivému obrazu +/-50  $\mu\text{m}$ . Nespájkovacia maska nesmie byť však príliš veľká aby neodokrývala obtečenú zem okolo spájkovacích plôšok smd vid' obr.

Prídavok k priemeru spájkovacej plôšky	Min. 50 $\mu\text{m}$
Prídavok k SMD spájkovacej plôške	Min. 50 $\mu\text{m}$
Minimálna šírka nespájkovacej masky	Min. 150 $\mu\text{m}$
Vzdialenosť od Cu ktorá ma byť pod maskou	Min. 100 $\mu\text{m}$

